(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57-83022

⑤ Int. Cl.³
H 01 G 9/04

識別記号

庁内整理番号 7924-5E 43公開 昭和57年(1982)5月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全3頁)

の固体電解コンデンサ

②特

願 昭55-159286

❷出

額 昭55(1980)11月11日

⑫発 明 者 入蔵功

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

明 和 曹

1 、発明の名称

固体電解コンデンサ

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 陽極導出級を備えかつ表面に誘電体性酸化皮膜を形成した陽極体上に半導体層、カーボン層、降極導電離を順次積層形成してなる固体電解コンデンサにおいて、T1.Zr.Ta.N1.Cu.Co.Cr.Sn.Pb.Zn.Bo.Mo.W.TaC.HfC.MoC.TiC.HfN.TiN.ZrN.InN.SnO2のうちの少なくとも1程の導電性微粉末とAg 微粉末とからなる導電性粉を含む導電性盤料により前記陰極準電腦を形成したことを特徴とする固体電解コンデンサ。
 - (2) 導電性微粉末に対して A g 微粉末を15~50 重量 N 混合したことを特徴とする特許請求の範 囲第1項に配載の固体環解コンデンサ。
 - (3) A 8 微粉末が粒径3~50μの偏平であることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の 個体電解コンデンサ。

3、発明の詳細な説明

本発明は安価で特性の優れた簡体電解コンデン サを提供するものである。

現在、個体電解コンデンサの陰極導電腦には、 ▲ 8 導電性塗料が電気電導性、半田付け性が優れ、 塗料化が容易であることから一般的化多く用いら れている。

とてろが、最近 A B 、 A U などの 資金属の値上り が著しく、 1 時は23万円 / kg にも高騰しており、 固体電解コンデンサにおいても製品の値上を余儀 なくされている。

一方、A8 導電性塗料は半田付け性に優れている反面、高譜・長時間の半田付け時に、鍛くわれ、現象が生じ、その結果コンデンサのtan が増大したり、半田耐燃性が懸くなつてしまうという欠点が生じていた。

従って、最近では▲B 導電性独科に化わる導電 材料が要求されるようになってきた。

本発明はこのような現状に踏み成されたもので あり、以下本発明の内容について説明する。 3

従来のA 8 導能性強利に代わるものとして、まず Cu の 得能性 飲料があるが、この Cu 導電性 塗料 は 半田付けが不可能であり、半田付けを必要とする R 途には 用いることができない。 この Cu 導電性 塗料 の 他に、 比較的 電気 電導性 の 優れた N i 粉 、 Sn 粉 、 Zn 粉 などを 用いて 導電性 塗料としたが、 いずれも 半田付けができなかった。

そとで、AS線電性整料であれば半日付けができることから、前記金属粉末にAS粉末を一部混合することにより、半日付け性を付与できるのではとの発想の基に、N1粉にAS粉をが加して混合し、導電性塗料とした結果、本発明の目的とする結果が得られた。

図に本発明の一実施例による個体理解コンデンサの要部を示しており、図において1はタンタル線のような関係専川線1 a を備えた陽極体であり、この陽極体1はタンタル粉末の焼結体の表面に誘
で体性酸化皮膜1 b を形成することにより構成されている。2はこの陽極体1上に形成した半導体 備としての二酸化マンガン層、3はこの二酸化マ

5 K-9

た、この時、結合剤の単は導電性粉全体重量に対 して10重点%とし、溶剤である酢酸ブチルは粘 度調整のために適当難感加した。

せして、このようにして得た導電性塗料が半田付け性およびコンデンサの陰極導電層としての電気抵抗を存するどうかを試験するために、予め用窓しておいた定格36V,1μ厚のコンデンサ衆子(図に示す構造)のカーボン層上に塗布し、100℃で30分の乾燥を行なった後、フラックスを塗布し、これを200℃の半田浴に浸液して半田付け性を調べた。また、頻電性塗料の電気抵抗調定の代用として、コンデンサの120Ⅱ2におけるtan & を測定した。この結果を表1に示す。

(以下余白)

ンガン暦2上KK形成したカーボン紙、4はとのカーボン暦3上KK形成した降極導電圏であり、この 陸極導電圏4は、A8以外の導電性 微粉末と A8 酸粉末とからなる導電性粉を含む禁電性塗料によ り構成されている。Bはこの陰極導電圏4上KK 成した半田曜である。

次に、本籍切における具体的実施例について説明する。

約99.9 % 純度の粒後4~TμのN1 粉末をベースとして、これに粒子形状が球形状または偏平状で、そして粒径がO.1~1μ,1~6μ,5~20μ,20~50μ,50~100μそれぞれの99.5 % 純度のA8 粉末を混合し、結合剤としてメタクリル樹脂、溶剤として酢酸ブチルを用いて導電性塗料を得た。

たお、組合方法は、削記 N 1 粉末を一定 財 秤 収 し、これに各 植 条 件 の A 8 粉 末 を 添 加 し、 めの う 乳 鉢 の 中 で よく 提 拌 し て 混合 し、 そ し て 十 分 に ル 合 で き た 状 酸 で、 予 め 酢 酸 ブ チ ル に メ ク ク リ ル 樹 脂 を 容 解 さ せ て お い た 俗 被 を 入れ て 混 線 し た。 ま

6 4.3

丧 1

Ag形伏	粒径 (µ)	混合量(質量%)	半田付け性	1an 8 (94)
球形状	0.1~1	26	×	2,6
	5~20	"	×	2.3
	60~100	"	Δ	2.4
偏平形状	0.1~1	"	×	2.2
	1~5	" .	Δ	1,8
	6~20	"	0	2.0
	20~50	"	0	1.7
	50~100	"	0	2,3

×は半田付け不可能、△は部分的に半田が付着、○は半田付けが良好

この表 1 から明らかなように N 1 粉末 K 配合する A 8 粉末 の形伏としては球形伏よりも偏平形状の方が半田付け性の上で有効である。 これは、球形状の場合、 A 8 粉末 全体の表面機が小さいためであると考えられる。また、球形状でも粒径が大きくなれば、部分的に半田を付着させることができるが、実用できない。

また、偏平形状であっても、粒径が非常に小さ いと、やはり半田付けができなく、週当な粒径に する必必がある。さらに、tan ð は従来の A B 醇電性 公外、例えば米園デュポン社の非 4 9 2 2 (商品名)を用いたものに比べて若干大きくなったが、一般品においては問題ではない。

次に、粒径が 5~2 0 μの偏平形状の 4 g 粉末の N 1 粉末への混合配を変えた場合の半田付け性と いっ 3 とについて調べた。 なお、試験に使用した試料については、上記と同様な方法により得た。 この結果を表 2 に示している。

#*5* 2

AB形状	混合此(頂間%)	半田付け性	tan 8 (96)
	0	×	3,5
偏平状	5	×	3,2
5~20 µ	10	Δ	2,3
	20	0	2,0
	30	0	2,0
	40	0	1,8
	60	0	1,5
A 8 尊能性強料を		0	1,2
用いた従来品			

9 4...5

4、図而の簡単な説明

図は本発明の一変施例による固体電解コンデン サの要部を示す断面図である。

1 ……陽極体、1 a ……陽極導出線、1 b …… 誘性体性酸化皮膜、2 ……二酸化マンガン層、3 ……カーボン層、4 ……陰極導電蘭、5 ……半田 層。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

この表2から明らかなようにAB粉末の混合母を増やすことにより半田付け性およびIm B特性が良好となるが、ABの混合母が増えると、その分だけ価格が高くなってしまい、あまり効果がなくなってしまう。

これらの実験の結果を考えると、粒径が3~ 50μのAg 粉末を15~50重畳%派加するのが、価格,半田付け性,tan δ 特性の上で良好である。

CCで、本発明においてはN1 初末以外にも、Ti.Zr,Ta,Cu,Co,Cr,Sn,Pb,Zn,Be,Mo,W,TaC,HfC,MoC,TiC,HfN,T1N,ZrN,InN,SnOs においてもAs 粉末と混合して使用すれば、同様な効果が得られ、またもれらを1 種だけでなく、2 種以上As 粉末と混合しても同様な効果が得られる。

以上のように本発明によれば、従来のものに比べて安備に得ることができるとともに、高温度の 学田付け、長時間かけての半目付けにより生じる tan & の増大をなくすことができるのである。

